

更新说明:

Ver 22.08.30.00_89103_PM

1. 优化低格流程, 改善开卡良率, 优化多 CE 多 DIE 颗粒的开卡容量。
2. 优化对 Sandisk/Toshiba flash 的支持, 修复部分 flash 低格时间异常长问题, 提升低格容量。
3. 修复 Hynix 8A1B cache ON H2 FAIL 问题。
4. 增加支持 Hynix V7。

注意事项:

1. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash, Hynix V5/V6/V7 TLC flash, Samsung V5/V6 TLC flash 和 Toshiba/Sandisk xT23/4/4.5/5。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.07.28.00_89103_PM

1. 在 Ver 22.07.21.00_89103_PM 基础上优化 Toshiba/Sandisk xT23/4/4.5/5 稳定性。
2. 改善对 Samsung V5/V6 的支持, 优化低格开卡容量。
3. 改善对 Hynix 8A1B 的支持, 优化 U3 低格容量, 优化了 U2->U3 高格容量, 优化了对比稳定性。
4. 修复在部分电脑上 MP 第二次打开就报错的问题。

注意事项:

1. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash, Hynix V5/V6 TLC flash, Samsung V5/V6 TLC flash 和 Toshiba/Sandisk xT23/4/4.5/5。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.07.21.00_89103_PM

1. 提升低格开卡良率, 改善稳定性。
2. 在 Ver 22.06.28.00_89103_PM 基础上增加支持 Toshiba/Sandisk xT23/4/4.5/5, 提升开卡率和稳定性, 解决 win10 拷贝文件出现 0m/s 的现象。
3. 此版本暂时不支持 KIOXIA/Sandisk 0T25, 如有需要请用 0T25 专用版本。

注意事项:

1. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash, Hynix V5/V6 TLC flash, Samsung V5/V6 TLC flash 和 Toshiba/Sandisk xT23/4/4.5/5。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.06.28.00_89103_PM

1. 优化低格流程, 提升开卡良率和稳定性, 特别是低 BIN flash 有明显提升。
2. 修改选 Toggle2.0 时, 把 Toggle2.0 FAIL 但可以开 Toggle 或 SDR 的颗粒也开出容量 (以前版本是直接报错)。
3. 修复上一版本小部分 flash 高格量产过出现掉 BIN BUG。

注意事项:

1. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash, Hynix V5/V6 TLC flash, Samsung V5/V6 TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.05.26.00_89103_PM

1. 增加支持 Hynix V5/V6, 提升开卡率和稳定性, 解决 win10 拷贝文件出现 0m/s 的现象。
2. 增加支持 Samsung V5/V6。
3. 改善对 Micron Intel 3D flash 的支持, 提升开卡率。
4. 改善对双贴的支持, 提升写速度。

注意事项:

1. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash, Hynix V5/V6 TLC flash, Samsung V5/V6 TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.05.10.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 改善对 Micron/Intel 3D flash 的支持, 提升开卡率和稳定性。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.04.07.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 修复 YMTC flash 低格容量异常 BUG。
2. 改善部分 B27A flash 低格容量异常问题。
3. 改善部分 2CE flash 低格可能容量异常问题。
4. U2 MP ALCOR U2_MP_v22.02.09.00_Micron Intel 或之后版本低格的 flash, U3 高格量产过必须用这个版本或之后的版本。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 22.03.17.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 改善对 N38A 的支持, 提升与 U2 show U3 匹配度
2. 改善对所有 flash 的支持, 提升开卡比率。
3. 修复部分 flash 双贴掉 BIN BUG。
4. 修复部分 flash 量产失败后无法识别问题。
5. 修复若干已知 BUG。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。
3. 此版本量产过的颗粒只能用此版本或之后的版本才能做高格量产过。

Ver 22.01.07.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 改善对所有 flash 的支持, 提升开卡比率、开卡容量和 H2 良率。
2. 改善对 B47R flash 的支持, 提升开卡比率、开卡容量和稳定性 (过高温检测)。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 21.12.14.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 解决 B16A B27B 部分 flash 量产过程中掉盘/量产过后不出盘问题。
2. 提升 page mode 颗粒读写速度。
3. 修复若干已知 BUG。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 21.11.02.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 在高级设定中新增 DDR2.0, 可手动选择。
2. 在高级设定中新增 Cache Program 和 Cache Read 功能, 可手动选择。
3. 在高级设定中新增选择 CPU CLK 和 FM CLK 功能, 可手动选择。
4. 新增支持普通盘分区、写保护、只读盘、AutoRun 盘。AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。
5. 解决若干已知 BUG。

注意事项:

1. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
2. AutoRun 盘如需再开卡必须打开 MP 并插拔两次 MP 才能认到盘。

Ver 21.07.09.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 新增支持 Intel N38A。
2. 支持 B47R, 并优化提升容量。
3. 修复若干已知 BUG。
4. 此版本仅支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。
5. 此版本有重要改善, 请务必更新。

Ver 21.05.27.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 改善对 flash 的支持, 提升稳定性, 修复 win7 下多次 H2 出现写速度掉速问题。
2. 此版本支持 Micron/Intel 3D TLC QLC flash, YMTC TLC flash。不支持 B47R, B47R 需用专用版 ALCOR_U3_MP_v21.04.18.00_89103_B47R。

Ver 21.04.17.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 增加支持 YMTC TLC X2-9060。
2. 改善对高格量产过的支持, 修复部分 flash(U2 低格的) U3 高格量产过 H2 不良问题。
3. 修复部分 flash 在跑 H2 之后出现 0 字节 BUG。
4. 改善对双贴的支持, 提升计算容量准确度。
5. 增加选项: ClusterSize 选项。

Ver 21.03.22.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 针对 U2 BIN1 U3 BIN2 的颗粒做了改善, 明显提升容量。

Ver 21.02.23.00_89103_Micron Intel YMTC

1. 增加支持 YMTC X1 TLC flash。

2. 增加支持 Micron B37R B36R, 目前发现有些 flash 品质较差会有 data retention 问题, 请务必验证 OK 后再量产。
3. 此版本仅支持 B27A B27B B16A B17A N18A N28A B36R B37R YMTC X1。

Ver 21.01.15.00_89103_ B27A B27B B16A B17A N18A N28A

1. 增加支持 N18A N28A, 此版本仅支持 B27A B27B B16A B17A N18A N28A。
2. 提升稳定性, 特别改善 win10 拷贝文件, 减少出现 0m/s 现象。
3. 修改 USB 信息显示为 USB3.2。

Ver 20.11.28.01_89103_ B27A B27B B16A B17A

1. 修复 MP 崩溃 BUG。
2. 改善对 B16A B17A B27A 的支持, 提升开卡率和 H2 良率。
3. 优化程序, 支持命令超时的 FLASH。

Ver 20.11.28.00_89103_ B27A B27B B16A B17A

1. 此版本仅支持 B27A, B27B, B16A, B17A
2. 优化低格流程, 提升低格开卡容量。
3. 提升稳定性, 特别改善 win10 拷贝文件, 减少出现 0m/s 现象。
4. U2 show U3 版本请用 ALCOR_U2_MP_v20.11.27.00。